

*Justin Saper*  
PATENT #5  
ATTORNEY DOCKET NO.: 040782-5075

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Application of:

Satoshi MIYAGUCHI et al.

Application No.: 09/493,121

Filed: January 28, 2000

For: AN ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE  
(EL) CELL AND A METHOD FOR  
PRODUCING THE SAME

Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

Sir:



Group Art Unit: 1752

Examiner: To Be Assigned

*22/13/00*  
*Alman*  
RECEIVED  
AUG 28 2000  
10:100 MAIL ROOM

**CLAIM FOR PRIORITY**

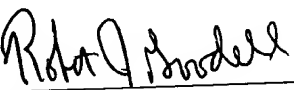
Under the provisions of 35 U.S.C. § 119, Applicant hereby claims the benefit of the filing date of Japanese Application No. 11-021975 filed January 29, 1999 for the above-identified United States Patent Application.

RECEIVED  
AUG 30 2000  
TECHNOLOGY CENTER 2800

In support of Applicant's claim for priority, filed herewith is one certified copy of the  
above.

Respectfully submitted,

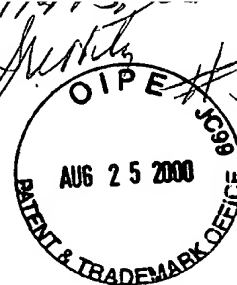
**MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP**

By:   
Robert J. Goodell  
Reg. No. 41,040

Dated: August 25, 2000

MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP  
1800 M Street, N.W.  
Washington, D.C. 20036  
202-467-7000

日本国特許庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。  
This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office.

出願年月日  
Date of Application:

1999年 1月29日

出願番号  
Application Number:

平成11年特許願第021975号

出願人  
Applicant(s):

パイオニア株式会社

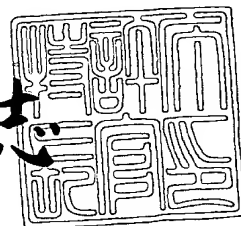
RECEIVED  
AUG 28 2000  
1C 100 MAIL ROOM

RECEIVED  
AUG 30 2000  
TECHNOLOGY CENTER 2800

1999年 7月26日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

伴佐山 建志



出証番号 出証特平11-3052515

【書類名】 特許願

【整理番号】 53P40182

【提出日】 平成11年 1月29日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H05B 33/00

【発明の名称】 有機E L素子およびその製造方法

【請求項の数】 11

【発明者】

    【住所又は居所】 埼玉県鶴ヶ島市富士見 6 丁目 1 番 1 号 パイオニア株式会社 総合研究所内

    【氏名】 宮口 敏

【発明者】

    【住所又は居所】 埼玉県鶴ヶ島市富士見 6 丁目 1 番 1 号 パイオニア株式会社 総合研究所内

    【氏名】 久保田 広文

【特許出願人】

    【識別番号】 000005016

    【氏名又は名称】 パイオニア株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100060690

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 瀧野 秀雄

    【電話番号】 03-5421-2331

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 012450

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

    【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9102134

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 有機 E L 素子およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板上に少なくとも陽極、有機発光層および陰極が積層して成る有機 E L 素子において、

前記陽極、有機発光層および陰極からなる積層構造体の表面上に気相成長法によって形成された無機パッシベーション封止膜と、

前記無機パッシベーション封止膜の上に樹脂からなる樹脂封止膜と、  
を設けたことを特徴とする有機 E L 素子。

【請求項 2】 前記樹脂封止膜の上に更に気相成長法によって形成された無機パッシベーション封止膜を設けたことを特徴とする請求項 1 記載の有機 E L 素子。

【請求項 3】 基板上に少なくとも陽極、有機発光層および陰極が順次積層して成る有機 E L 素子において、

前記陽極、有機発光層および陰極からなる積層構造体の表面上に樹脂からなる樹脂封止膜と、

前記樹脂封止膜の上に気相成長法によって形成された無機パッシベーション封止膜と、

を設けたことを特徴とする有機 E L 素子。

【請求項 4】 前記無機パッシベーション封止膜の上に更に樹脂からなる樹脂封止膜を設けたことを特徴とする請求項 3 記載の有機 E L 素子。

【請求項 5】 前記無機パッシベーション封止膜は、窒化シリコンからなる窒化シリコン封止膜であることを特徴とする請求項 1, 2, 3 または 4 記載の有機 E L 素子。

【請求項 6】 基板上に少なくとも陽極、有機発光層および陰極が順次形成して成る有機 E L 素子の製造方法であって、

前記陽極、有機発光層および陰極からなる積層構造体の表面上に気相成長法によって形成された無機パッシベーション封止膜を成膜し、該無機パッシベーション封止膜の上に樹脂からなる樹脂封止膜を成膜するようにしたことを特徴とする

有機EL素子の製造方法。

【請求項7】 前記樹脂封止膜の上に更に気相成長法によって形成された無機パッシベーション封止膜を成膜するようにしたことを特徴とする請求項6記載の有機EL素子の製造方法。

【請求項8】 基板上に少なくとも陽極、有機発光層および陰極が順次形成して成る有機EL素子の製造方法であって、

前記陽極、有機発光層および陰極からなる積層構造体の表面上に樹脂からなる樹脂封止膜を成膜し、該樹脂封止膜の上に気相成長法によって形成された無機パッシベーション封止膜を成膜するようにしたことを特徴とする有機EL素子の製造方法。

【請求項9】 前記無機パッシベーション封止膜の上に更に樹脂からなる樹脂封止膜を成膜するようにしたことを特徴とする請求項8記載の有機EL素子の製造方法。

【請求項10】 前記無機パッシベーション封止膜は、プラズマCVD法により成膜される窒化シリコン封止膜であることを特徴とする請求項6, 7, 8または9記載の有機EL素子の製造方法。

【請求項11】 前記プラズマCVD法による窒化シリコン封止膜の成膜時の原料ガスがシランガスと窒素ガスのみからなることを特徴とする請求項10記載の有機EL素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は有機EL (Electro Luminescence) 素子に関し、特に長期にわたって安定した発光特性を維持する有機EL素子およびその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

有機EL素子は、例えば図4に示すように、光透過性を有する基板1上に陽極2を形成し、その上に有機化合物からなる正孔注入層3、正孔輸送層4、発光層5、電子注入層6を順次積層し、その上に陰極7を形成した積層構造体8からな

っている。

【0003】

基板1としては、例えば透明なガラス、石英、サファイアまたは有機フィルムが用いられ、陽極2は例えばインジウム錫酸化物（ITO）が用いられる。

また陰極7には電子の放出エネルギーが小さい、例えばアルカリ金属やアルカリ土類金属を基本とした反応性の高い合金が用いられている。

このような有機EL素子は、積層構造体8が大気に晒されているため、特に陰極7は大気に含まれる湿気によって酸化され、発光特性を劣化させる。

【0004】

そこで、特開平9-148066号公報においては、図5（A）に示されるように、積層構造体8を気密容器9で封止し、更に気密容器9の内部に乾燥剤10を入れたり、特開平8-111286号公報では、図5（B）に示されるように、積層構造体8の表面を $\text{SiO}_2$ または $\text{Si}_3\text{N}_4$ の保護膜11で覆ったり、また特開平10-144468号公報では積層構造体8を樹脂膜で覆って大気と遮断するようにしている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、前述した気密容器で封止する方法は気密容器を設けたことにより厚みが厚くなると共に重量も重くなる。

また $\text{SiO}_2$ や $\text{Si}_3\text{N}_4$ の保護膜で覆う方法は、素子のリペア（障害素子をレーザ等によって焼断させてオープン状態にする）時や製造作業時等において物がぶつかることによる傷の発生を防止するために膜厚を厚くする必要があるが、膜厚を厚くすると残留応力が増して基板を反らせたりクラックが発生して特性を劣化させ、また膜厚を厚くすると成膜時間が長くなる。

【0006】

また樹脂で覆う方法は水分の遮断が十分でなく、性能的に問題がある。

本発明は水分によって発光特性が劣化されないようにした有機EL素子およびその製造方法を提供することを課題とする。

【0007】



【課題を解決するための手段】

前述した課題を解決するために、請求項 1 の発明においては、基板上に少なくとも陽極、有機発光層および陰極が積層して成る有機 E L 素子において、

前記陽極、有機発光層および陰極からなる積層構造体の表面上に気相成長法によって形成された無機パッシベーション封止膜と、

前記無機パッシベーション封止膜の上に樹脂からなる樹脂封止膜と、  
を設ける。

【0 0 0 8】

請求項 2 の発明においては、前記樹脂封止膜の上に更に気相成長法によって形成された無機パッシベーション封止膜を設ける。

【0 0 0 9】

請求項 3 の発明においては、基板上に少なくとも陽極、有機発光層および陰極が順次積層して成る有機 E L 素子において、

前記陽極、有機発光層および陰極からなる積層構造体の表面上に樹脂からなる樹脂封止膜と、

前記樹脂封止膜の上に気相成長法によって形成された無機パッシベーション封止膜と、  
を設ける。

【0 0 1 0】

請求項 4 の発明においては、前記無機パッシベーション封止膜の上に更に樹脂からなる樹脂封止膜を設ける。

【0 0 1 1】

請求項 5 の発明においては、前記無機パッシベーション封止膜は、窒化シリコンからなる窒化シリコン封止膜とする。

【0 0 1 2】

請求項 6 の発明においては、基板上に少なくとも陽極、有機発光層および陰極が順次形成して成る有機 E L 素子の製造方法であって、

前記陽極、有機発光層および陰極からなる積層構造体の表面上に気相成長法によって形成された無機パッシベーション封止膜を成膜し、該無機パッシベシヨ

ン封止膜の上に樹脂からなる樹脂封止膜を成膜する。

【0013】

請求項7の発明においては、前記樹脂封止膜の上に更に気相成長法によって形成された無機パッシベーション封止膜を成膜する。

【0014】

請求項8の発明においては、基板上に少なくとも陽極、有機発光層および陰極が順次形成して成る有機EL素子の製造方法であって、

前記陽極、有機発光層および陰極からなる積層構造体の表面上に樹脂からなる樹脂封止膜を成膜し、該樹脂封止膜の上に気相成長法によって形成された無機パッシベーション封止膜を成膜する。

【0015】

請求項9の発明においては、前記無機パッシベーション封止膜の上に更に樹脂からなる樹脂封止膜を成膜する。

【0016】

請求項10の発明においては、前記無機パッシベーション封止膜は、プラズマCVD法により成膜される窒化シリコン封止膜とする。

【0017】

また、請求項11の発明においては、前記プラズマCVD法による窒化シリコン封止膜の成膜時の原料ガスがシランガスと窒素ガスのみとする。

【0018】

【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態を図1を参照して説明する。図1は本発明の第1の実施例の断面図である。

図1において、基板1、陽極2、正孔注入層3、正孔輸送層4、発光層5、電子注入層6、陰極7、および積層構造体8は図4の従来例で説明した通りである。

【0019】

第1の実施例では、積層構造体8の表面上に窒化シリコン ( $\text{SiN}_x$ ) からなる窒化シリコン封止膜20を設け、更に窒化シリコン封止膜20の表面上に樹脂

からなる樹脂封止膜 21 を設ける。

#### 【0020】

すなわち、図 1 に示すように、透明なガラス基板 1 上に透光性の ITO からなる陽極 2 を図示しない電極パターンを形成するように蒸着する。その上に、銅フタロシアニンからなる正孔注入層 3、TPD (トリフェニルアミン誘導体) からなる正孔輸送層 4、 $Alq_3$  (アルミキレート錯体) からなる発光層 5、 $Li_2O$  (酸化リチウム) からなる電子注入層 6 を順次、蒸着する。さらに、この上に蒸着によって、Al からなる陰極 7 を陽極 2 の電極パターンと対向するようにパターニングする。こうして得られたガラス基板 1 上の積層構造体 8 を大気に曝すことなく、プラズマ CVD (Chemical Vapour Deposition) のチャンバ内に移送、配置して、 $SiN_x$  (窒化ケイ素) からなる窒化シリコン封止膜 20 をその表面に成膜する。

#### 【0021】

本実施例においては、プラズマ CVD 法に用いる原料ガスとして  $SiH_4$  (シラン) ガス及び  $N_2$  (窒素) ガスのみを用い、各々の流量を  $10\text{ sccm}$  及び  $200\text{ sccm}$  とし、RF パワーを  $10\text{ W}$ 、チャンバ内温度を  $120^\circ\text{C}$ 、チャンバ内圧力を  $0.9\text{ Torr}$  とした。得られた膜厚は約  $2\text{ }\mu\text{m}$  であった。

#### 【0022】

上記した実施例において得られた有機 EL 素子の窒化シリコン封止膜の被膜平面方向の残留応力を測定したところ、成膜直後で  $0.06 \times 10^9\text{ dyn/cm}^2$ 、十分に時間を経過した後にあっても  $-0.17 \times 10^9\text{ dyn/cm}^2$  と小さいものであった。ただし、正の値を圧縮応力、負の値を引っ張り応力とする。この有機 EL 素子を、それぞれ室温及び高温高湿 ( $60^\circ\text{C}$ 、 $95\%$ ) 下に  $500$  時間放置した後であっても、封止膜にクラックや剥離を発生せず、有機 EL 素子としての発光動作も安定していた。

#### 【0023】

上述したプラズマ CVD 法を用いて成膜した窒化シリコン封止膜 20 の上に、例えばフッ素系やシリコン系の樹脂をスピンコート、ディッピング等の方法を用いて樹脂封止膜 21 を成膜する。

【0024】

このように積層構造体 8 の上に窒化シリコン封止膜 20 を成膜し、更にその上に樹脂封止膜 21 を成膜することによって、水分は窒化シリコン封止膜 20 によって遮断され、傷の発生については樹脂封止膜 21 によって保護される。

【0025】

図 2 は本発明の第 2 の実施例の断面図を示す。第 1 の実施例では積層構造体 8 の上に窒化シリコン封止膜 20 を、更に窒化シリコン封止膜 20 の上に樹脂封止膜 21 を成膜していたが、第 2 の実施例では積層構成体 8 の上に樹脂封止膜 21 を成膜し、その上に窒化シリコン封止膜 20 を成膜させている。

【0026】

このように積層構造体 8 の上に樹脂封止膜 21 を、更にその上に窒化シリコン封止膜 20 を成膜することによって、第 1 の実施例に比べて、欠陥画素のレーザーリペアの際に、レーザー強度に誤りがあっても膜破壊が生じにくいという利点がある。

【0027】

なお、欠陥画素のレーザーリペアとは、本出願人による特願平 9-145871 にも記載されるようにマトリクス表示装置における欠陥画素の対策に関するものであり、欠陥画素が存在すると、その点に駆動電流が集中するため欠陥画素が存在するライン上の他の画素に流れる駆動電流が減少し、ライン上の他の画素が暗くなるという問題を解決するために、透明基板側から欠陥画素に対してレーザー光線を集束させ、電極ラインを切断しないように欠陥画素のみを焼ききるものである。

【0028】

第 1 の実施例の場合は、レーザーリペアを行う際に集束焦点を誤ると、強度の劣る窒化シリコン膜にレーザーが照射されて破壊し、水分の遮断が不十分になる恐れがあるが、第 2 の実施例の場合においては、強度的に優れる樹脂膜にレーザーが照射されるため、窒化シリコン膜の破壊は防がれる。

一方、外部衝突などに対する耐久性は、外表面に樹脂膜が成膜される第 1 の実施例の方が優れている。

【 0 0 2 9 】

図 3 (A) (B) はそれぞれ本発明の第 3 および第 4 の実施例の断面を示している。

図 3 (A) に示すように、第 3 の実施例では、図 2 の第 2 の実施例で説明した窒化シリコン封止膜 2 0 の上に更に樹脂封止膜 2 1 ' を成膜させている。

このように樹脂封止膜 2 1 ' を成膜することにより、窒化シリコン封止膜 2 0 が外部からの衝突などによる損傷を無くすることができる。

【 0 0 3 0 】

また図 3 (B) に示すように、第 4 の実施例では図 1 の第 1 の実施例で説明した樹脂封止膜 2 1 の上に更に窒化シリコン封止膜 2 0 ' を成膜させている。

なお第 4 の実施例の窒化シリコン封止膜 2 0 ' に代えてカバーガラスで封止するようにしてもよい。このように構成することによって機械的な強度は強くなる。しかしフレキシブルな基板などには対応できなくなる。

【 0 0 3 1 】

なお、上述した実施例においては、水分の遮断を行うための封止膜として、プラズマ C V D 法により形成される窒化シリコン膜を用いたが、これに限られることはなく、スパッタ法、真空蒸着法などの気相成長法により形成される水分の遮断性に優れた無機パッシベーション膜であれば適用可能である。例えば、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、DLC (ダイヤモンドライクカーボン) 等を適用することができる。

【 0 0 3 2 】

【発明の効果】

以上説明したように、積層構造体の上に無機パッシベーション封止膜および窒化シリコン封止膜を形成するようにしたので、残留応力の少なく、水分の遮断が充分な有機 E L 素子を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第 1 の実施例の断面図である。

【図 2】

本発明の第 2 の実施例の断面図である。

【図 3】

本発明の第 3 および第 4 の実施例の断面図である。

【図 4】

有機 EL 素子の断面図である。

【図 5】

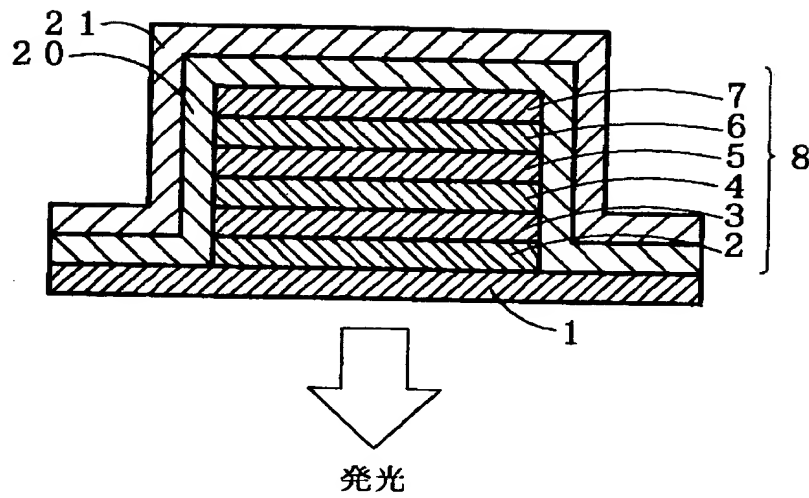
従来例の説明図である。

【符号の説明】

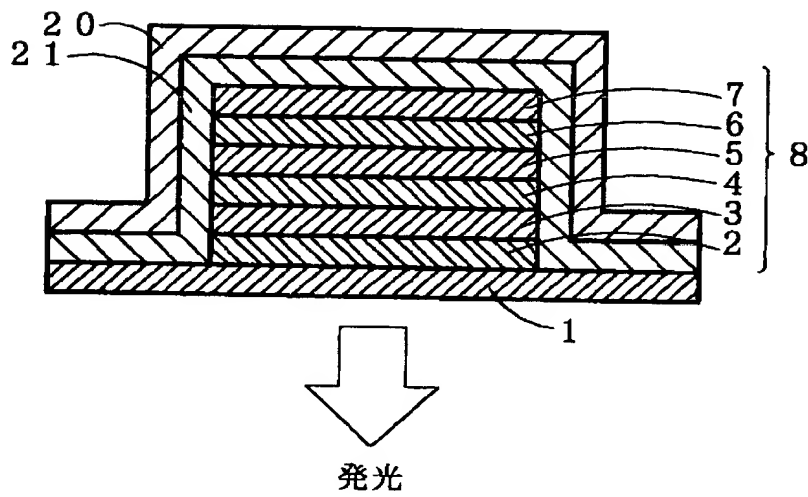
1	基板
2	陽極
3	正孔注入層
4	正孔輸送層
5	発光層
6	電子注入層
7	陰極
8	積層構造体
20, 20'	窒化シリコン封止膜
21, 21'	樹脂封止膜

【書類名】 図面

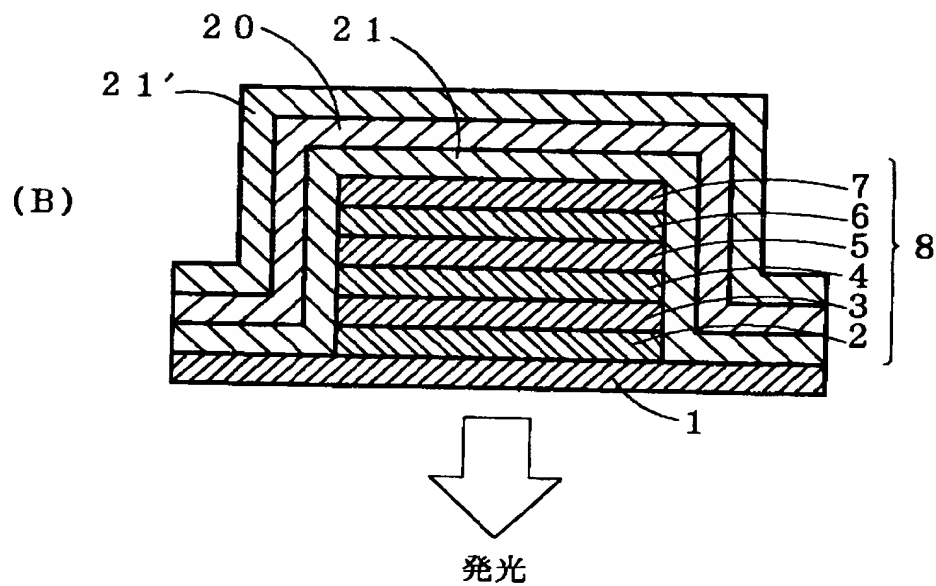
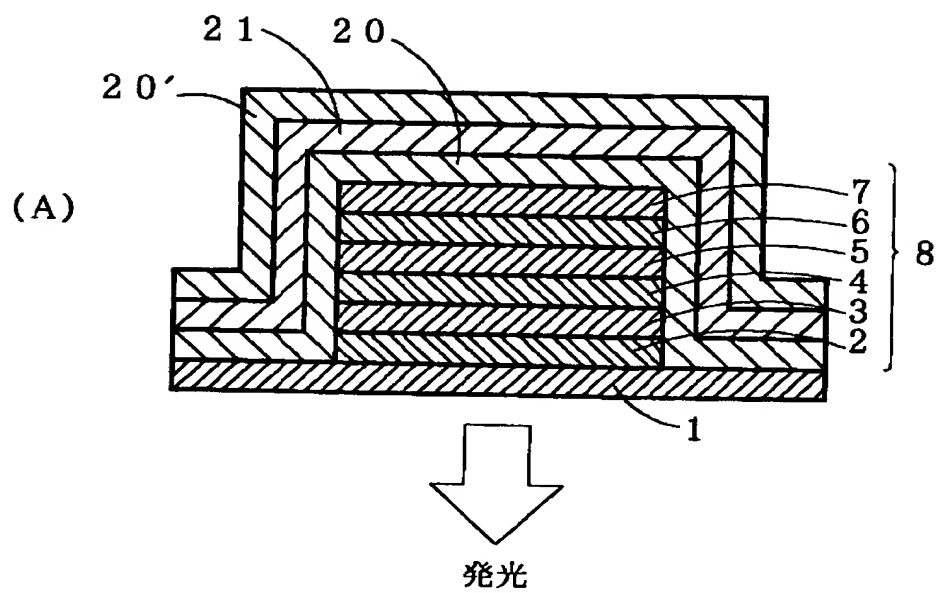
【図 1】



【図 2】

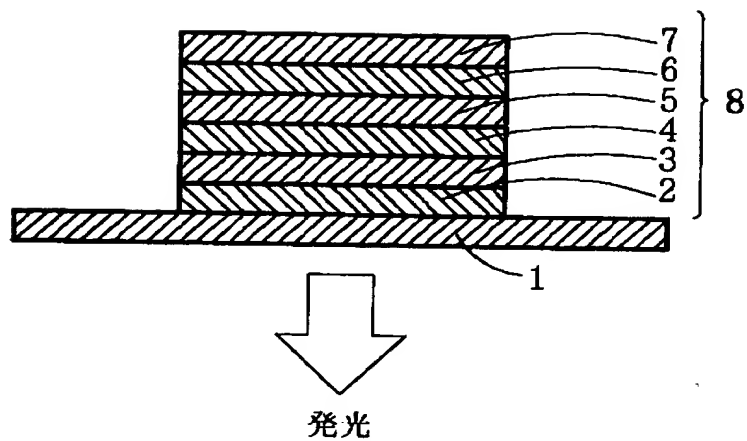


【図 3】

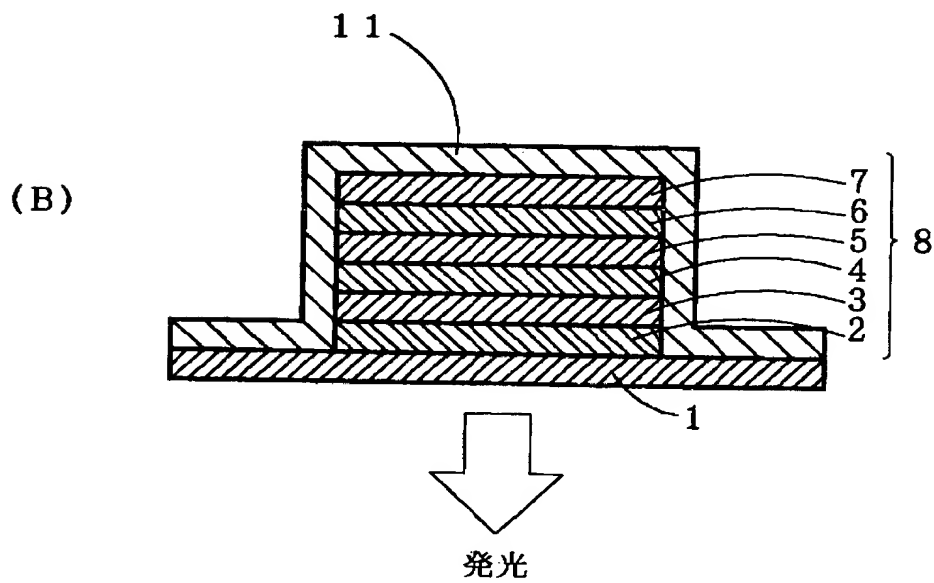
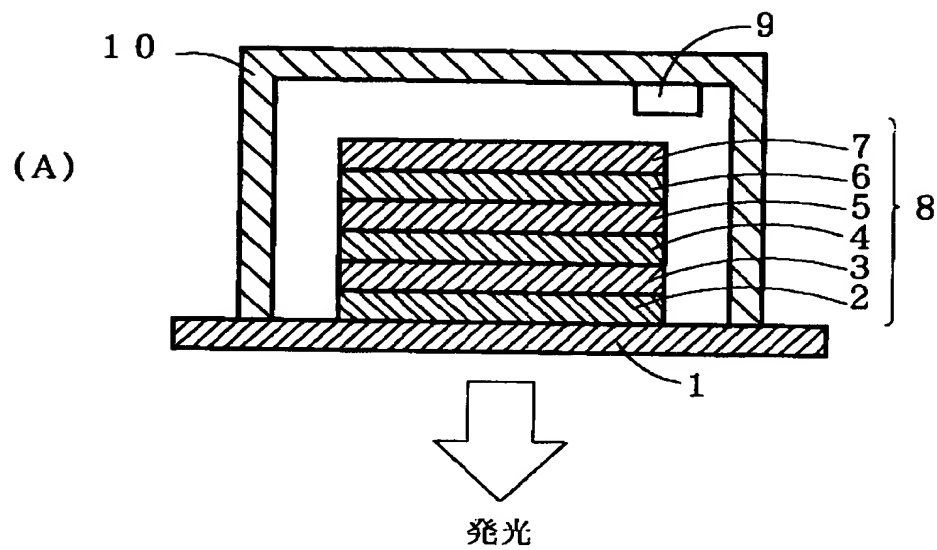




【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 水分によって発光特性が劣化されないようにした有機EL素子およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 光透過性を有する基板上に少なくとも陽極、有機発光層および陰極が順次積層して成る有機EL素子において、前記陽極、有機発光層および陰極からなる積層構造体の表面上に無機パッシベーション封止膜と、前記無機パッシベーション封止膜の上に樹脂からなる樹脂封止膜と、を設ける。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005016]

1. 変更年月日	1990年 8月31日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都目黒区目黒1丁目4番1号
氏 名	パイオニア株式会社